# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

56-048131

(43) Date of publication of application: 01.05.1981

(51)Int.CI.

H01L 21/265 H01J 37/30

(21)Application number : **54-124415** 

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22)Date of filing:

**27.09.1979** (72)Inven

(72)Inventor: TAYA TOSHIMICHI

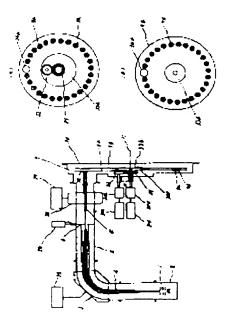
KOIKE TAKESHI

# (54) ION IMPLANTATION MACHINE

(57)Abstract:

PURPOSE: To implant ions with high—accuracy in a predetermined position through one side of the holes of discs by arranging plural discs at the position overlapping with ion beams.

CONSTITUTION: Mass separation is done for ion beams 4 by an electromanget 3. Specific ion species 4' only pass through a gap 6 and the specific ion species scan all the surfaces of wafers 7a by driving 28 the gap 6 for movement. Fine variations in an implantation angle are revised and deflected by an electromagnet 26. A flat toothed wheel 32 is provided at the tip of a pulse motor 30a shaft to rotate a toothed wheel 29 running on the external circumference of a pulse motor 30b shaft and discs 9a are rotated through a fitting plate 33a installed on the toothed wheel 29. Predetermined amounts of ions are implanted in the surfaces of plural wafers 7a by rotating the discs 9a at a constant speed and by scanning the beams 4 in a radius direction. Each disc 9a has a bigger hole than each wafer on the same



circumference with each wafer to stop the hole at the passing position of the beams of the this composition, ion implantation will be performed with high accounts, and production, will be increased.

### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision

of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

£.,

19 日本国特許庁 (JP)

非特許出願公開

⇒ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭56-48131

Mnt. Cl.3

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和56年(1981)5月1日

H 01 L 21/265 H 01 J 37/30

6851-5F 7227-5C

発明の数 1 審査請求 未产戈

(全 6 頁)

## 60イオン打込機

②特 願 昭54-124415

②出 願 昭54(1979)9月27日

切発 明 者 田谷俊陸

勝田市市毛882番地株式会社日

立製作所那珂工場内

、信号ない ・マネマン 注記ひ 急発 明 者 小池武

勝田市市毛882番地株式会社日 立製作所那珂工場内

过出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区丸の内1丁目5

番1号

13代 理 人 弁理士 長崎博男 外1名

**44 42 4** 

発明の名称 イオン打込機

#### 特許請求の範囲

- 1. イオン原と、このイオン原から出射されるイオンに一点を質量分離する質量分離機とを有し、、上記質量分離されたイオンを回転する円盤上に配置した複数の被打込み体に打込むイオン打込機において、上記イオンピームに対して重複する位置関係にある複数の上記円盤と、この円盤の一部分に設けられその极方に位置する円盤に対する上記イオンの無射を防げないような孔と、上記複数の円盤の中少なくとも上記孔を有する円錐を所定の位置に停止させる手段とを備えてなることを特徴とするイオン打込機。
- 2. 上記円離を所定の位置に存止させる手段が、 上記円離の外周面の特定位置に設けた罪と、上 記外周面に対向する上記打込室に設けた孔を封 止するペローズと、このペローズに気密に固定 し上記外周面に適直に設置した微性対よりなる ストッパとを有し、上記円離を停止させるとき

は上記ストッパを電磁コイルの磁力化よつて突 出させて上記線化嵌入させる手段である特許情 水の磁器第1項記載のイオン打込機。

#### 発明の詳細な説明

本発明は半導体製造プロセスで用いられるイオン打込機の改良に<u>関するものである。</u>

第1図はイオン打込機の原便説明図である。イオン第1で発生したイオンピーム4は加速されてセクター形電磁石3間を通過する。とのときイオンピーム4は電磁石3の磁気作用によつてイオン質量に関連して分離され、特定のイオン種だけがスリット6を通過して打込室8内に設置したクエハイの表面に打込まれる。なか、イオン第1、分析管5かよび打込室8は真空排気装置によつて高真空状態に再気され、イオンの運動を容易にしている。

ウェハー7は例えばシリコン単結晶を所定の角度と厚さで切断したもので、このウェハー7にイ オンを打込むには次に述べるような方法で行われていた。一般に、イオンピームの電度が大きくな

(2)

(1)

**持開昭56- 48131**(3)

PE3

るにしたがつて空間電荷効果が動き、通常の幹電場による定意ではイオンピーム中に個人する電子がイオンピームから除去されるため、正電荷イオン相互の反発によつてイオンピームが発散する。 このようオイオンピームの危散を避けるために 四人級の大電視打込機ではイオンピームを静止させりエハーを機械的に移動させる方式が採用されている。

and the second second

第2図は従来の大電流イオン打込機の打込室の 断面図で、第1図と同じ部分には同一符号を付し である。とれは円盤9の同一円局上にウェハー7 を多数配置してイオンピーム4を照射する方式で、 円盤9はパルスモータ16で回転させる一対の傘 線車13を介して回転させられる。また、他のパルスモータ19の回転軸に固定したねじ22を回転させるとによりギャハウジング12を上下記 のませるととによりギャハウジング12を上下記 円板9を回転自在に支持したギャハウジング12 は、ベローズ14かよびベローズ23によつで 真空部と機構部とを気雷に仕切ると共に、円盤9

(3)

のイオン打込機には次のような欠点をもつている。。 (1)、回転円盤9を上下方向に在復動させる機構が 複雑で、真空ペローズ14。23の疲労による 破損で大きな事故を起す恐れがあり、円盤軸 11を支持するギャハウジング12の移動分だ > け打込室8の容積が大となり、真空排気に時間 を要する。

- ②、円盤9の回転・往復上下動の機構が上配のように複雑となるので、1枚の円益9しか取り付けられず、ウェハー7を収り出すときは真空を破つて収り出すので打込み能率は低い。
- (8)、円盤9は回転輸11に固定されているので、 クェハー7を1個ずつ取りはずし交換しなけれ ばならない。したがつて、クェハー7の交換に 時間を要する。

即ち、クェハーでに対するイオン打込み工程の 生産性と信義性に関係があつた。

本発明は高稽度で打込むととができると共化生 重性の高いイオン打込機を提供するととを目的と し、その希観とするところは、イオンビームに対 を回転させながらギャハクツング12を上下動させることができる機に構成されている。なか、
15はモータ16の回転軸でその先準に車頭車
13bを取り付けてあり、ボールペアリング18
を介してギャハクツング12の一部である軸受
17に回転当在に支持されている。また、10は
円盤軸11を回転自在に支持する回転真空シール
である。更に、ギャハクジング12に取り付けた
はねじ板24は上記ねじ22を媒合させ、2の回
はねじ板24は上記ねじ22を集合させ、2の回
転軸はボールペアリング20を介して打込盆8の
フランジ21に回転自在に支持されている。

じかしながら第2図のような円盤軸平行移動式

(4)

して重複する位置関係にある複数の円盤と、この 円盤の一部分に設けその扱方に位置する円盤に対 するイオンの照射を防げないような孔と、複数の 円盤の中少なくとも孔を有する円盤を所定の位置 に停止させる手段とを備え、上記孔を通してすべ ての円盤上の複打込み体にイオンを打込むごとく 構成したことにある。

第3回は本発明の一実施例であるイオン打込機の新面回で、第1回かよび第2回と同じ部分には同一符号を付してある。イオン様ハクジング2内のイオン様1で発生し加速されたイオンビームもは、由地電源25でその西場強度が調節されている電母石3によつて質量分離され、特定のイオンでの分がスリット6を通過して打込宝8に進む。スリット6を通過した特定のイオン種のイオンビームも1はウェハー7 aの面積よりも小さいので、イオンビームも1 がウェハー7 aの全面を走登録できるようにしなければならない。そのためには磁場電線25より電函石3に供給する電底を実化させると共に、イオンビームもの収度点が凶の

(E)

(6)

特開始56- 48131(3)

上下方向に移動するのでスリット駆動部2.8 ご作 動させてスリット6をその収束点に追儺さぶる。 これによつてスリット 6 よりは常に特定のイオン 種 4 ′ がウエハー7aK打ち込まれるようK工夫 されている。また、イオンピーム4′が偏向させ られる分たけウエハー?=の面に打込まれる角度 が変化してナヤンネリング効果が生ずるのを防止 するため、打込角補正電磁石26で上記打込み角 の微少変化分を傷向補正させている。とのように **すれば含に同一角度で特定のイオン間をウエハー** 7aK打込むことが可能となる。即ち、磁補電源 25、スリット駆動部28かよび補正驾磁石電源 2.7を達動変化させてウエハー7.4の全面化一様 化特定イオンを打込むより化している。なか、大 電流イオンを打込む場合でも、磁場だけを使用し `ている場合には空間電前効果によるイオンピーム の発散は生じない。

1 1 1 1 1

上記のようにイオンビーよ4 がウエハー 7 a の全面を光波するので、円 億 9 a は回転するだけとなり打込室 8 の無成は極めて簡略化される。ま

(7)

と、平値車32とペアリング付備車29を回転させて円離98を定遠度で回転させる。一方、イオンピーム4/は上配のごとく電磁石3の磁力して、リット6の位置を連動変化されることとをかった。中値98の中径方向に偏移して、使数のウェハー78面に所定量の特定イオンを関数のウェハー78ようも大きい面積の孔を設けてあるが、この孔をイオンピーム4/が通過する位置で存金できる。

次に、パルスモータ30bを回転させて円盤 9bを所定速度で回転させ、上記と同様にして複数のウェハー7bに均一にイオンを打込んだなら は円盤9bの回転を停止し、適当な手段で分析管 5と打込宝8を選新した後打込宝8に空気を導入 する。その後は打込宝ドア34を開放して円盤9 から分離させる。また、次の打込みを行うときは ウェハー7を取り付けた円盤9を円盤取付板33 に領積し、打込宝ドア34を開止して具空換気が た、ウェハー1の処理能力を増し生産性を向上させるために複数の円盤9を同一回転輸11上に設置するととが可能となる。第3回では2枚の円盤9ヵ、95を設置した例を示しており、以下その回転機両および操作法について説明する。

打込減5ドに回転其型シール1°を介してバルスモーチ30 a 、30 b の回転機が挿入され、バルスモーチ30 b の回転機の先端には円盤取付ある。一方パルスモーチ30 a の回転機の先端には平線車32 なの平線車32はバルスモーチ30 b なの回転機を支持する間の外局を回転するペアーチ30 b なの回転機を支持でして円盤りがあるペアーチの回転機を支持である。即ち、円盤り a 、9 b は円盤取付することをの回転機に変換可能に取り付けられている。の目を駆動に交換可能に取り付けられている。そーチ30 a 、30 b を駆動し、その回転機関がしている。

パルスモータ308を所定の速度で回転させる

(8,

第4図は第3図の円盤の平面図であり、第3図と同じ紹介には同一符号を付してある。各々の円盤9にはウェハー7より大きい面積の孔35がウェハー7と同一半径上に設けられており、との孔35を通つて後側のウェハー9にイオンビームが支端なく打込まれるととになる。なお、この孔35は1個に限らす2個設けいずれかの孔35をイオンビーム41が通過する位置で停止させても良い。また、後側の円盤9 b には実際上は孔35bを設けなくとも良い。このときは打込むウェハー7の数は1個増加する。

第5図は第3図の円盤の停止機構を示す平面図である。円盤9 aの孔35の方向の局辺には輝36を設け、との講36にストッパ37が挿入されたとき円盤9 aの回転は停止する。ストッパ多37は真空を採持するための小形のベローズに取り付けられ通常の状態にかいては引き出されているが、ストッパ制御電源38から電流をコイルに施すとストッパ37は突出しベローズは圧縮される。

以上本実施例のイオン打込機は、質量分離部の



(10)

特際昭56- 48131(4)

第6図は本発明の他の実施刊である打込金の断面図で、第4図と同じ部分には同一符号を付してある。この場合は、パルスモータ30を軸方向に移動可能な機構を用い、各円盤取付板33の同じ場所に設けた歯阜通過孔41を通過させて平歯車32を横次増み合わせ、全円盤9を回転させるも

(11)

本発明のイオン打込機は、ウエハーに対するイ オン打込みの程度が高く、高能率であるという効 のである。即ち、各円値98、98、9cは各への円値取付板33に取り付けられ、ペアリング付値単29を介して固定中心轄40の超りを回転する。図の如く平値単32が円値取付板338のペアリング付慮単29に省み合つているときは、パルスモータ30によつて円盤、8が回転し、多約のウェハー78にイオンを打込む。このときストンパ制御電源38よりストンパ378を毎回するコイルには電焼が供給されていないので、ストンパ378は円盤98の牌36からは引き出された状態にあり、円盤98は自由に回転できる。

円盤9aのイオン打込みを終了したときは、ストッパ制御電面38より電便を供給してストッパ37aを央出させ円盤9aを固定する。次に、モータ輸移動機構39によつてパルスモータ30を円盤9aと円盤9bの間隔だけ移動させて円盤取付板33aの孔を通過させ、平庸車32と円盤取付け板33bのペアリング付慮車29とを噛み合わせる。このときはストッパ37bを央出させているコイルの電流を通断してストッパ37bを引

(12)

**建物** 

果が得られる。

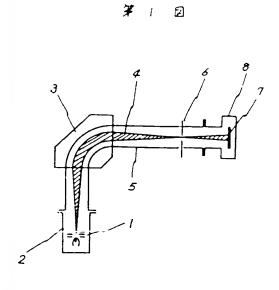
図面の簡単な説明

第1図はイオン打込扱の原理説明図、第2図は 従来の大電流イオン打込機の打込室の断面図、第 3 図は本発明の一実施例であるイオン打込機の断 面図、第4図は第3図の円盤の平面図、第5図は 第3図の円盤の停止機構を示す平面図、第6図は 本発明の他の実施例である打込室の断面図である。 1…イオンダ、2…イオン原ハウジング、3…年 磁石、4…イオンビーム、5…分析質、6…スリ ツト、7…ウエハー、8…打込室、9…円盤、 10…回転真空シール、11…円盤軸、25…番 福電源、 2 6 …打込角補正電磁石、 2 7 … 補正電 磁石電源、28…スリット率動部、29…ペアリ ング付歯車、30…パルスモータ、31…モータ 制御電源、32…平曲車、33…円盤取付板、 34…打込宝ドア、35…孔、35…碑、37… ストツペ、38…ストツペ制御電源、39…モー 夕韓送り機構、40…固定中心軸、41…歯車通

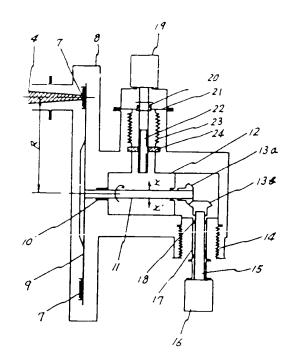
(13)

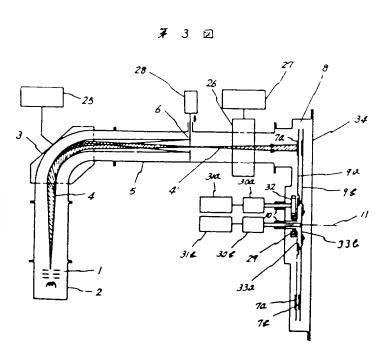
(14)

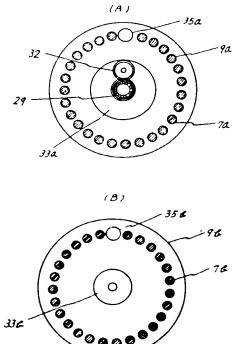
**₹** 2 **②** 



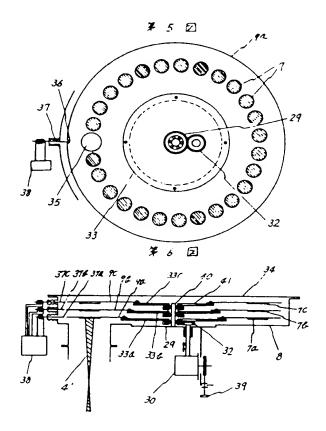
are a south







¥ 4 🗵



A second of the second of